非晶質 GaxSe_{1-X} 薄膜における Photo-crystallization および Thermal-vitrification 効果*

Photo-crystallization and Thermal-vitrification Effects in Ga_xSe_{1-x} Thin Films

松下辰彦¹⁾ 鈴木晶雄²⁾ Tatsuhiko MATSUSHITA Akio SUZUKI

Reversible optical changes in parylene(poly-para-xylylene)-coated amorphous Ga_xSe_{1-x} films are reported. A physical meaning for the crystallization and the vitrification processes related to reversible optical changes was given by differential thermal analysis of the Ga_xSe_{1-x} bulk system. Dependence of the transmittance in three states("as deposited", "darkened" and "bleached" states) for He-Ne laser beam on the composition of Ga_xSe_{1-x} films was represented. It was found that the differences in transmittance between "bleached" and "darkened" states showed the maximum value (55%) at the composition of x=0.1.

1. 緒 言

カルコゲナイド薄膜を用いた光メモリについては、レーザ光照射による読み出し(Read Only)メ モリ、可逆的光メモリ等が種々検討されてきた。カルコゲナイド薄膜の材料により分類すると、Te を主成分とするもの¹⁾, Se を主成分とするもの^{2~4)}, As-Se-Ge 系を用いるもの⁵⁾, As-Te-Ge 系 を用いるもの⁶⁾, As₂Se₃ および As₂S₃ を成分とするもの⁷⁾がある。これらのうち我々が興味があ り、そして以前より検討してきたのは Se を主成分とするものである。すなわち、long chain の polymeric material である Se を主体とする薄膜において光照射による結晶化 (crystallization) に基づく透過率の減少('darkened state')と、より強度の大なる光照射によるガラス化 (vitrifcation) に基づく透過率の増大(回復)('bleached state')の2つの状態間の2値情報記録媒体として用いる ための検討である。そして以前の論文⁴⁾では、非晶質 Se-SnO₂ ヘテロ構造における逆バイアス印加 による増感効果を光メモリに用いたが、本報告では GaxSe_{1-x} 膜を有機パリレン膜で挾んだ素子構 造における可逆的光学的変化を、光結晶化、示差熱分析、X線ディフラクトメータによる解析等の観 点から検討し、そして He-Ne レーザビームによる透過率変化を(0≤x≤0.4) なる組成範囲にわた って述べ、高密度、高解像度の光メモリ記録媒体としての応用への端緒を与えている。

2. Ga_xSe_{1-x} 系バルクの示差熱分析

後節で述べる 'darkened state' (つまり crystallzation) および 'bleached state' (つまりvitrification) の物理的意味を明確にするため, GaxSe_{1-x} 系バルクの熱量的測定を行なった。Fig.1 に

-15 -

^{*}昭和58年2月25日原稿受理

^{1),2)} 大阪産業大学工学部機械工学科



Temperature ----

Fig.1 Differential thermal analysis curve in the case of x=0.1.

クがある。そして溶解温度 T_f (=219℃) に 続いて大きな吸熱反応のピークが存在する。 (このとき T_g , T_c , T_f の求め方は基線と, 発熱ピークあるいは吸熱ピークの低温側の接 線との交点をとるものと定義する。⁸⁾)まず 非晶質 GaxSe1-x 薄膜を数分間の光照射下で の加熱により結晶化させるのであるが、この 場合の加熱温度範囲は図示するように T_cの 手前の温度(90℃)より T_fの手前の温度 (210°C) までとする。これは Tr に伴う吸 熱ピーク温度を超えると薄膜試料はガラス化 し非晶質状態に戻るからである。このような 処理により薄膜試料は 'as deposited state' から 'darkend state' に移行する。そして透 過率が減少する。次にこの 'darkened state' の薄膜試料を Fig.1 に示すような温度範囲 (240~260°C) で暗中にて加熱すると、約10 秒間で非晶質状態 'bleacheed state' に戻り, 透過率は殆んど 'as deposited state' と同じ 値に回復する。 さて 'bleached state と 'darkened state' 間の透過率の差が, この Ga-Se 系が他の Se を主成分とする系たと えば In-Se 系, As-Se 系, Te-Se 系等に比 べて5~30倍大きく,故に2値情報記録媒体 として S/N 比が大なる点で非常に優れて いるのである。これより Ga-Se 系薄膜情報 記録媒体の書き込み、消去の物理的意味を Fig.1 の Ga-Se 系バルクの示差熱分析結果 と対応させて行なったことになる。Fig.2 に 各xの値の増大(Gaの含有率の増加)と

 $GaxSe_{1-x}$ 系バルクの X=0.1 の組成の示 差熱分析 (differential thermal analysis) の 結果を示す。すなわち,まずガラス転移温度 T_g (=47°C) の直後に小さな吸熱反応 (endo thermic) があり,結晶化温度 T_e (=115 °C) に続いて発熱反応 (exothermic) のピー



Fig.2 Differential themal analtts curves in the $Ga_x Se_{1-x}$ system.

共に発熱反応,吸熱反応のピーク温度が上昇し,且つ,値そのものは減少することが認められる。このうち情報記録媒体として用いるのは x=0.05 および x=0.1 の組成の試料である。(後述の He-Ne レーザビームによる透過率の項に関連)また,x=0.3 になると Se 単独の性質が消失して いることがわかる。しかるに Suzuki and Mori によれば,Ga-Se 系は Ga が 40 atomic %までの 範囲では,Se 単独の系と Ga-Se 系 が共存しているような結晶相図をしており⁹⁾,これから判断す れば,Fig.2 の示差熱分析結果は,Ga の増加と共に Se 単独系に少しずつ Ga 添加の効果が加わ り,x=0.3 では Ga-Se 系が Se 単独の系を凌駕してくるものと思われる。

3. **Ga**_x**Se**_{1-x} 系薄膜の結晶化およびガラス化



Fig. 3 Photocrystallization effect observed on the $Ga_{0.1}$ Se_{0.9} thin film.



Fig.4 Measurement system to observe the photocrystallizaton effect.

Fig.3 に示すように、光結晶化の実験に用いる 試料は, Ga_{0.1}Se_{0.9} なる組成の薄膜をガラス基 板上に蒸着しその上に有機パリレン膜をさらに蒸 着して作成する。ここにパリレン膜(膜厚1~2 µm) はパリレンN (poly-para-xylylene) を用い ており融点は405℃である。(Ga_{0.1}Se_{0.9}の膜厚 は 0.5~1 µm) いま試料の半分をマスクし光を 遮断する。そして残りの半分を光照射する。120 ℃で3分間加熱すると光照射された部分の結晶化 が、暗中で加熱された部分よりも進行していると とがわかる。これは光照射により Se-Se bond が より容易に切断され, Chain 構造への移行すなわ ち結晶化が進むものと考えられる10,11)。このよ うな光結晶化過程において,加熱温度をFig.1に 示す範囲内で変化させたとき,結晶化の様子にど のような相違が生じるかを見るため, Fig.4 のよ うに温度設定をT.C. (thermo-couple) により綿 密に行ない、且つ試料を顕微鏡にて観察した。そ れを Fig.5 に示す。 これより暗中での加熱だけ の結晶化の様子と、それに光照射が加わった場合

> の結晶化の様子が著しく異なり,光照射の 効果が非常に大きいことがわかる。すなわ ち加熱温度を120°Cから210°Cまで上昇させ ていくと,暗中での加熱のみの場合はより 大きな結晶領域が成長するが,一方光照射 が加わった場合はより細かな結晶領域にな る。このように光照射下で加熱温度が高い 場合は非晶質膜の殆んど全面から結晶核 (nucleus)発生の前段階の'核のもと' (embryo¹²⁾)を,均一に発生させる効果が ある。この'核のもと'は非晶質膜作成の時 の潜在要因(void や構造不規則性に基づく disorder) から成っており,それが光照射



Fig. 5 The photocrystallization (left hand side) and the nucleation for crystallization caused by heating effect, in darkness (right hand side), in the amorphous $Ga_{0.1}$ Se_{0.9} film. により一様に'核'にまで成長する。 そし てこの均一な'embryo'→ 'nucleus'なる 発達過程は重畳する加熱効果が大きい程よ り速いものとなることがわかる。

さてこのような crystallization process に対し, Fig. 1に示す vitrification process を観察しよう。 Fig. 6 に示すように結晶化した膜を250°Cにて加熱すると,熱流の方向に沿ってガラス化してゆくこ とがわかる。以上のようなガラス化過程において 'as deposited state' に復していることを確めるべ く,X線ディフラクトメータにより3つの状態, 'as deposited state', 'darkened state',そして 'bleached state' につき各々測定した。その結果を Fig.7 に示す。これより加熱温度が120°C および 210 °C の場合,ガラス化過程により全く, 'as deposited state' に復 していることが認められる。 また 'darkened state' については加熱温度が高い程,その結晶化がより進んでいることが,そのピ ークの高さから了承される。さらにこれらの結晶ピークはセレニウムに関するものが顕著であり、こ のような Se rich の Ga-Se 系においては主として Se-Se bond の切断による chain 構造への移行 に基因する結晶化であることが頷ける。



Fig.7 Observation of the photocrystallization and the vitrification effects using X-ray diffraction for the $Ga_{0,1}Se_{0.9}$ film.

4. GaxSe_{1-x} 系薄膜の電気的光学的性質

さて我々は以前に GaxSe_{1-x} 系薄膜について は 0.05 \leq x \leq 0.5 の組成範囲につき,その電気 的光学的性質の報告をした^{13,14)}。それによると x =0.1 の組成の 'as deposited state' について は,比抵抗 ρ =1.2×10¹¹ (ohm-cm),熱的活性 化エネルギー d E =0.75 (eV),エネルギー・ギ ャップ E_g=2.65 (eV),光学的エネルギ・ギャ ップ E_g^{opt}=2.03 (eV) である。しかるに Fig.7 に示すように,X線ディフラクトメーターによる 'as deposited state' と 'bleached state' の区別は 全く付け難いが,この両 state の比抵抗を調べる と Fig.8 に示すように,約1桁, 'bleched state' の方が低いことがわかる。これは 'as deposited



Fig.8 Change of the resistivity among the three states for the $Ga_{0.1}$ Se₀.9 film.

state' → 'darkened state なる過程で結晶化した 領域が, 'darkened state' → 'bleached state' な る過程で完全にはガラス化しないことを意味して いる。しかし今の場合の測定はX線による測定と は違って,比抵抗測定用の Au のくし型電極を薄 膜上に設けてあり,その電極下の部分における電 極材料と薄膜との外部エネルギー(加熱および光 照射)印加による反応によって,抵抗率の少し減 少をもたらしたものと思われる。それは同図より,加熱温度の如何にかかわらず,'bleached state' においては,その比抵抗がほぼ一定値を取り,ガラス化そのものはほぼ完全に進行しているものと思 われる。

次に光学的性質をみるため光電流のスペクトルを測定した。Fig.9 に3つの状態についての光電流

のスペクトルを示す。これより 'as deposited state' (pA 単位)の光電流のピーク値からエ ネルギー・バンドギャップの値は E_g =2.65 (eV)になる。それを結晶化させ 'darkened state' (μ A 単位)にすると約6桁の光電流値 の増大があり、そしてピーク値が低エネルギ ー側に移行する。(2.16eV)これをガラス化 により 'bleached state' なる非晶質状態に再 び戻すと、光感度は減少し (pA 単位)、そし てピーク値は再び高エネルギー側に戻る。 (2.60eV)

さて一般に多くの半導体では光学的エネル ギー・ギャップ $E_{g^{opt}}$ は次の関係式より求め る¹⁵⁾。



Fig.10 Spectral response of the transmittance for three states of the $Ga_{0.1}$ Se_{0.9} film.



Fig. 9 Specttal response of the photocurrent for three states of $Ga_{0.1}$ Se_{0.9} film.

$$(\alpha h\nu)^n \propto h\nu - E_g^{opt} \qquad (1)$$

これより次のような手順で E_{g}^{opt} の値を求める。すなわち,まず薄膜の透過率(あるいは吸収率)を測定し, I/I_{o} 対 h_{ν} 曲線を得る。 ただし I_{o} , Iは入射光強度,透過光強度であり

$$I = I_o \cdot \exp((-\alpha d)) \tag{2}$$

の関係を満たす。ここに α は吸収係数, d は膜厚である。これより

$$\alpha = (2.303/d) \log \{1/(I/I_0)\}$$
 (3)

から吸収係数 α を算出し, $(\alpha h\nu)^n$ 対 $h\nu$ が 広いエネルギー範囲にわたって直線関係を示 すように n の値を種々仮定して $(\alpha h\nu)^n$ 対 $h\nu$ をプロットし, $(\alpha h\nu)^n \rightarrow 0$ と外挿した ときの $h\nu$ の値を E_g^{opt} として求めるのであ る。 (この過程において膜厚を繰り返し干渉 計にて綿密に測定することが最も重要であ る。) **Fig 10** に x = 0.1の組成の薄膜試料

の3つの状態における透過率スペクトルを示す。これより 'darkend state' と 'bleached state' 間に は大きな透過率の差があり、これが2値情報記録媒体として使用できる所以である。(図中に He-Ne ν ーザ光の6328Åにおける 'bleached state' と 'darkened state' 間の透過率の差 dT を示す。)

さて式(1)に戻り、 Ga_xSe_{1-x} 薄膜の透過率(吸収係数)を測定し上述の方法で n の値を求める と、

x=0.05, 1 では
$$n \sim 1$$

x=0.2 では $n \sim \frac{2}{3}$
x=0.3, 0.4 では $n \sim \frac{1}{2}$

となった^{16, 17)}。これにより x=0.1 の組 成については, $\alpha h \nu$ 対 $h \nu$ の関係から E_{g}^{opt} の 値を求めることになる。Fig.11 に x=0.1 の3つの状態についての $\alpha h \nu$ 対 $h \nu$ の関係 を示す。'as deposited state' については $E_{g}^{opt}=2.03 eV$, 'bleached state' については $E_{g}^{opt}=2.01 eV$ である。これは Fig.8 にお いて 'as deposited state' の抵抗率が 'bleached state' のそれより約1桁大きいこ ととよく対応している。また'darkened state' については結晶性の膜に式(1)を敢えて適用す れば $E_{g}^{opt}=1.73 eV$ となる。



Fig.11 Relation of $\alpha h\nu$ vs $h\nu$ for three states of the Ga_{0.1} Se_{0.9} film.

5. Ga_xSe_{1-x} 系薄膜を用いた光メモリの基礎実験

きて Fig. 10 に示すように 'bleached state'





Fig. 13 The compositional dependence of transmittance for He-Ne laser beam in the Ga_x Se_{1-x} system.



Fig. 12 Measurement system to observe the transmittance for He Ne laser beam in the $Ga_x Se_{1-x}$ films.

照射の場合の透過率の差 dT を各組成につき 調べるため Fig.12 に示すような測定を行な った。すなわち He-Ne レーザ光の強度を ND フイルタで加減し薄膜試料に照射する。 薄膜試料を透過してきたレーザ光をフォトト ランジスタで検出し,それをDC増幅器で増 幅した後記録する。尚,図示した如く He-Ne レーザ光は試料の基板側から照射する。この 結果を Fig.13 に示す。これより 'bleached state' と 'darkened state' 間の He-Ne レーザ光における透過率の差 $\Delta T = (T_B - T_D)$ は x = 0.1 なる組成において最大値をとることがわかる。すなわち Se rich 領域では 'darkened state' での透過 率 T_D が著しく減少しているが 'bleached state' での透過率 T_B も減少するため ΔT は 減少し,また Ga rich 領域については T_D の顕著な増加によって ΔT が減少するのである。しかるにこのよう に最大の ΔT の値を示す組成を用いて結晶化,ガラス化を繰り返し起こさせたときの,両 state 間の 透過率の差 ΔT の値の変化を調べた。これを Fig.14 に示す。これより約10回の繰り返し (図には



Fig.14 Reversible transmittance changes occured between "darkened" and "bleached" states.

3回まで示す。) に対して T_B , T_D の 値は 殆んど変化せず, 安定な繰り返し特性を示す ことがわかる。これは2値情報記録媒体とし て $Ga_{0.1}Se_{0.9}$ 薄膜は極めて優れた性質を 有することを示している。ところが Fig.12 に示すような素子構造で,もしパリレン膜の コートがなされていない場場合は,この繰り 返しに対しても dT は T_B の減少, T_D の増 加のために,大きく減少する。故に,パリレ ン膜の優れた気密性を利用し,且つGa-Se 系 の結晶化,ガラス化による光学的性質の変化 を組み合せた素子の特性を Fig.14 は示して いる。

6. 結 言

GaxSe_{1-x} 系薄膜と有機パリレン膜を組み合せた2値情報記録媒体(光メモリ)を開発すべく,その基礎的性質を種々検討した。その結果,Fig.13 に示す如く,素子に用いる組成領域は $0.05 \le x \le 0.2$ の範囲で,2値論理素子を構成するに十分な物理量の差(この場合は透過率の差)があるものと認められた。しかるにFig.12の素子構造でガラス基板とGa-Se 膜の間の界面の層が,膜の結晶化に重大な影響を及ぼすので,最適組成範囲については下地(基板)の効果としてさらに検討する予定である。さらに Fig.14 において 'bleached' および darkened' 各 state の経時変化も重要な因子になってくるが,これも今後検討する。尚現在,集光 Xenon ランプによって作成した 'darkened state'の 膜に He-Ne レーザビームのみによる書き込み,消去の実験に成功しているが,その詳細は次の機会に報告する。

謝 辞

本研究を遂行行するに当り,大阪府立大学の奥田昌宏氏には種々御検討して戴き,且つ御助言を 賜りました。ここに深甚なる謝意を表します。

参考文献

- 1) J. Feinleib, J. deNeufville, S. C. Moss and S. R. Ovshinsky: Appl. Phys. Lett. 18 (1971) 254.
- 2) J. Feinleib, S. Iwasa, S. C. Moss, J. P. deNeufville and S. R. Ovshinsky: J. Non-Cryst. Solids 8-10 (1972) 909.
- 3) S. R. Ovshinsky and P. H. Klose: J. Non-Cryst. Solids 8-10 (1972) 892.
- 4) M. Okuda, T. Matsushita, T. Yamagami and K. Yamamoto: Appl. Opt. 13 (1974) 799.
- 5) T. Igo and Y. Toyoshima: J. Non-Crst. Solids 11 (1973) 304.
- 6) M. Terao, H. Yamamoto, S. Asai and E. Maruyama: Proc. 4th Conf. on Solid State Devices, Tokyo, 1972, Supple. to OYO)BUTURI 41, (1973) 233.
- 7) J. S. Berkes, S. W. Ing, Jr., and W. J. Hillegas: J. Appl. Phys. 42 (1971) 4908.
- 8) K. Tomura, H. Maekawa and M. Yoshizawa: Jpn. J. Appl. Phys. 14 (1975) 2085.
- 9) H. Suzuki and R. Mori: Jpn. J. Appl. Phys. 13 (1974) 417.
- 10) 鈴木,松下:大阪産業大学論集自然科学編60号(昭55) p.51.
- 11) M. Okuda, T. Matsushita and A. Suzuki: Springer Series in Solid-State Science Vol. 13 "The Physics of Selenium and Tellurium" (1979) p. 270.
- 12) C. N. R. Rao and K. J. Rao: "Phase Transition in Solids" (McGraw-Hill, New York, 1978) p.82.
- 13) T. Matsushita, A. Suzuki, M. Okuda and T. T. Nang: Jpn. J. Appl. Phys. 16 (1977) 2057.
- 14) 鈴木,松下:大阪産業大学論集 自然科学編52号(昭52) p.14.
- 15) N. F. Mott and E. A. Davis: "Electronic Processes in Non-Crystalline Materials" (Clarendon Press, Oxford, 1971) Chap. 7.
- C. Wood, L. R. Gilbert, C. M. Garner and J. C. Shaffer: Proc. 5th Intern. Conf. Amorphous and Liguid Semiconductors (Taylor and Francis, London, 1974) Vol. 1, p.285.
- 17) K. Tanaka and A. Odajima: Solid State Commun. 43 (1982) 961.